

1 概述

1.1 产品概述

JL7021K 单键电容式触摸芯片是为实现人体触摸而设计的集成电路,可替代传统机械式轻触按键,且触摸界面防水防尘、自由定制、美观耐用。采用小型的 SOT23-6 封装,配合极少外围元件,确定好灵敏度电容,芯片就可实现触摸功能。

1.2 主要特点

- ◇ 外围元件少
- ◇ 灵敏度可通过外部电容值来调整
- ◇ 可实现轻触按键功能
- ◇ 待机功耗低、省电
- ◇ 高抗干扰性: 环境自适应算法
- ◇ 按键感应盘大小:大于 3mm×3mm,根据不同面板材质和厚度而定,如使用导线或弹簧可只保留 1-2 个焊点
- ◇ 多按键感应盘间距: 大于 2mm
- ◇ 按键感应盘形状: 任意形状(必须保证与面板有一定的有效接触面积)
- ◇ 按键感应盘材料: PCB 铜箔、金属片、平顶圆柱弹簧、导电橡胶、导电油墨、导电玻璃的 ITO 层等
- ◇ 面板材质: 绝缘材料、如有机玻璃、普通玻璃、钢化玻璃、塑胶、木材、纸张、陶瓷和石材等
- ◇ 面板厚度: 0-12mm, 根据不同的面板材质有所不同
- ◇ 工作温度: -20℃-85℃
- ◇ 工作电压: 2.7V-5.5V
- ◇ 封装类型: SOT23-6

1.3 典型应用

触摸台灯、触摸雾化器、触摸手电筒、触摸玩具等



2 封装及引脚说明

封装 SOT23-6	管脚编号	管脚名称	输入/输出	功能说明
	1	KEY	输入	触摸输入
KEY 1 6 OUT	2	GND	电源	电源负极
GND 2 5 VDD	3	CAP	输入	灵敏度电容调节脚
CAP 3 4 OSC	4	OSC	输入	有效电平选择脚
CAP 3 4 OSC	5	VDD	电源	电源正极
	6	OUT	输入	触摸输出

3 芯片及应用说明

3.1 模式配置说明

注: "1"代表悬空或接 VDD, "0"代表接 GND, 为保证产品稳定性,管脚不可悬空。

OSC	模式名称	模式说明			
1		类似轻触按键,上电后无触摸时输出高电平,触摸时输出低电平,触摸移开后,恢复高电平。			
0	同步島田平石效	类似轻触按键,上电后无触摸时输出低电平,触摸时输出高电平。触摸移开后,恢复低电平。			

3.2 典型应用原理图

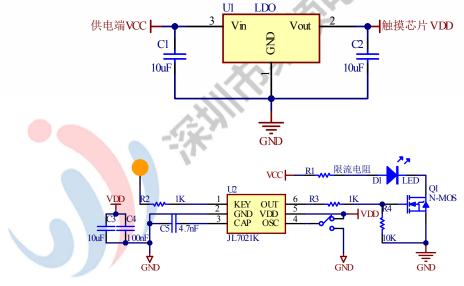


图 1.典型应用原理图

3.3 布局布线注意事项

- 3.3.1 C5 灵敏度电容尽量靠近芯片 3 脚, C3 和 C4 滤波电容尽量靠近芯片, 经过电容的连线应不宽于电容焊盘。
- 3.3.2 为提高产品抗干扰能力,需在触摸按键与芯片 1 脚之间串入 R2 电阻,阻值可选 100Ω-10KΩ。推荐值为 1K,如果产品应用环境良好,可适当减小阻值;如果产品使用环境干扰比较大,可适当加大阻值
- **3.3.3** 当介质材料及厚度等差异较大时,可通过调整 C5 采样电容值来调节触摸灵敏度。电容容值越大,灵敏度越高,抗干扰能力越弱;反之,电容容值越小,灵敏度越低,抗干扰能力越强。
- 3.3.4 外围是否加 LDO 稳压电路视具体应用而定。如果芯片电源纹波超过了芯片内置 LDO 抗干扰范围(一般纹波超过电源电压 200mV 以上),则需增加外部 LDO,否则可能因灵敏度漂移或触摸芯片检测错误导致误动作或死机。在负载电流过大、锂电池和外置充电器交叉使用或高频次的开关 LED 时,都需要注意电源稳定性。



- 3.3.5 触摸按键检测部分的地线应该作为单独的地(可看作数字地),再通过单点连接到整机的地(前级供电地和后级负载地,可看作模拟地),其连接部分可加0欧电阻或磁珠。同时,负载地建议连接到芯片供电滤波电容 C3 和 C4 之前,以减弱负载对触摸芯片的干扰。
- 3.3.6 触摸按键与芯片管脚间连线尽量细(可用 5-10mil),尽量不要走过孔(如需过孔,尽量控制在 1 个以内)。同时,触摸按键及其连线需远离地线、信号线等,距离建议控制在 20mil(如条件允许,可控制在 50mil)以上,以增强抗干扰能力。
- **3.3.7** 避免高压、大电流、高频操作的主板与触摸电路板上下重叠安置。如无法避免,应尽量远离高压大电流的器件区域或在主板上对干扰源加屏蔽。
- **3.3.8** 如果直接使用 PCB 板上的铜箔图案作触摸按键,应使用双面 PCB 板。触摸按键与芯片的连线应放在感应盘铜箔的背面,感应盘需紧贴触摸面板。
- **3.3.9** 如感应盘面地回路需要铺铜,则铺铜应采用网格图案,网格中铜面积不应超过网格总面积 40%。铺铜必须离感应盘有 20mil(如条件允许,可控制在 50mil)以上的距离。感应盘到触摸芯片连线的背面如铺铜,则需要采用如图所示的图案,且铜的面积不超过网格总面积的 40%。



40%

图 2.PCB 铺铜推荐效果

3.4 触摸按键操作方法

在生产过程中,当按键裸露在空气中时,如果用手指直接触碰按键的金属弹簧,由于人身体接着大地,会有50Hz的工频干扰进入到芯片,可能会造成无法响应按键操作或者按键连续响应。

正确的按键操作方法是:

- 1. 在弹簧上放一块薄玻璃(4mm 左右)
- 2. 用铅笔, 螺丝刀或指甲等物品触碰

3.5 防水模式

JL7021K 芯片内置防水工作模式。触摸按键上如果有水滴或轻微溅水,按键均可以正确快速的响应。

3.6 灵敏度调节说明

芯片第3脚为灵敏度调节电容输入脚,用户可通过调整电容值来改变触摸按键的灵敏度,其调节范围建议选择1-47nF(建议初始可从4.7nF调起),用户在物料选型时尽量使用精度为5%的涤纶电容或其他温漂较小的电容,不建议使用瓷片电容作为灵敏度电容。

减小电容会使灵敏度减小,增大抗干扰能力;反之,增大电容会使灵敏度增加,降低抗干扰能力。并非电容越小就越灵敏,不合适的电容会导致过度灵敏或反应迟钝,调整依据以手指刚好接触到触摸按键有反应为最佳。如果需要用力压才有反应,说明灵敏度不够;如果还没有接触到介质就有反应,说明灵敏度过高。具体应根据实际应用的 PCB 和模具外壳相结合的成品来调整,定案后生产过程中无需再重新调整。

3.7 其他影响触摸灵敏度的因素

其他影响触摸灵敏度的因素有以下几个方面:

- **3.7.1** 触摸按键离芯片的距离。按键离芯片越近触摸效果越好,反之则越差。如使用双触摸按键,在 PCB 布局时,尽量将芯片放置在两个按键中间位置。
- 3.7.2 灵敏度电容距芯片的距离。灵敏度电容与芯片连线越短,触摸效果越好。
- 3.7.3 触摸按键与芯片的连线线宽。按键至芯片走线越细,触摸效果越好,反之则越差。



- **3.7.4** 触摸按键至芯片连线与其它信号线(包括地线)之间的间隔。间隔越远,其它信号线对触摸按键的影响越小,反之越大。如果触摸按键及其连线周围采用大面积铺铜,会降低触摸灵敏度。
- 3.7.5 触摸按键与面板的接触面积。接触面积越大、接触越紧密,触摸效果越好,反之越差。
- **3.7.6** 触摸面板的材质和厚度。面板越薄,触摸效果越好,反之越差。用玻璃、微晶板等材质做成的面板其触 摸效果要比用塑料、有机玻璃等材质做成的面板好。而金属材质的面板无法检测触摸按键。

4 典型参数

除特殊说明外, 所有参数均在室温下测得, 并以 GND 端电位为 0 电位

符号	特性	测试条件	单位	Min	Тур	Max
T _{OP}	工作温度		$^{\circ}\!\mathbb{C}$	-20		+85
T_{STG}	存放温度		$^{\circ}\!\mathbb{C}$	-50		125
VDD	工作电压		V	2.7	3.3	5.5
I_{SD}	待机电流	VDD = 3.0V	uA		6	10
I_{OP}	工作电流	VDD = 3.0V	uA		750	
V_{OL}	输出低电平		VDD	0		0.2
V_{OH}	输出高电平		VDD	0.8		1.0
I_{OL}	输出灌电流	$VDD = 3.0V$ $V_{OL} = 0.6V$	mA		9	
I _{OH}	输出拉电流	$VDD = 3.0V$ $V_{OH} = 2.4V$	mA		-6	
T_{RE}	输出响应时间	VDD = 3.0V	mS		100	
T _{INIT}	启动初始化时间	VDD = 3.0V	mS		500	
T _{RST}	复位时间	VDD = 3.0V	S		-	
F _{CLK}	时钟频率		MHZ		8	
ESD	抗静电	ains III	KV	4		

5 静电防护措施

本芯片已做 ESD 防护, 但为保证芯片工作良好, 在生产、运输和使用过程中建议采取以下预防措施:

- **5.1** 操作人员要通过放静电腕带接地;
- **5.2** 需采用半导体包装或抗静电材料包装或运输;
- 5.3 生产装配过程中使用的工具和设备必须接地。

6 版本修订说明

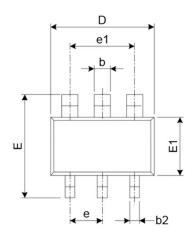
版本号	修订时间	修订内容
V1.0		
V1.1	2021.02.26	参数更新
V1.2	2021.11.03	灵敏度电容值对触摸灵敏度影响的内容修改

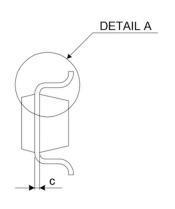
Unit: mm



7 封装

JL7021K 采用标准的 SOT23-6 封装, 如下图:





SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	
Α	1.05	-	1.35	
A1	0.05	-	0.15	
A2	1.00	1.10	1.20	
b	0.40	-	0.55	
b2	0.25 -		0.40	
С	0.08	-	0.20	
D	2.70	2.90	3.00	
E "	2.60	2.80	3.00	
E1	1.50	1.60	1.70	
L	0.35	0.45	0.55	
L1	0.60 REF.			
е	0.95 BSC.			
e1	1.90 BSC.			
θ	0°	5°	10°	
θ1	3°	5°	7°	
θ2	6°	8°	10°	

